Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

07016956 20-01-95

APPLICATION DATE

: 30-06-93

APPLICATION NUMBER

: 05162232

APPLICANT:

OTSUKA PHARMACEUT FACTORY

INC;

INVENTOR:

TANIGUCHI HIROHISA;

INT.CL.

B31B 1/84 B29C 65/02 // B65D 33/38

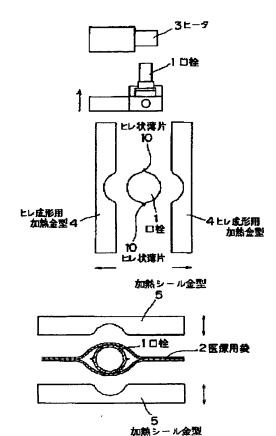
B29K 23:00 B29L 22:00

TITLE

WELDING SEALING METHOD FOR

MOUTH PLUG IN MEDICAL

TREATMENT BAG



ABSTRACT :

PURPOSE: To seal reliably and stably without damaging a material by shortening a sealing time, by a method wherein a surface layer of a welding part of the mouth plug is heated by radiant heat of a heater having a specific temperature within a range not less the softening temperature and not exceeding a temperature by a specific temperature than the melting temperature of a material of a welding part of the mouth plug and the mouth plug is welded to a film or a sheet.

CONSTITUTION: A surface layer of a welding part of a mouth plug 1 is heated by an annular heater 3 having a temperature of 600-800°C by making use of its radiant heat. This preliminary heating temperature range is taken as a temperature which is at least the sofening temperature and not exceeding a temperature higher than the melting point of the material of a welding part of the mouth plug 1 by 13°C. The both sides of the mouth plug 1 are pressurized by a heated mold 4 and a filletlike thin piece 10 is formed on the mouth plug 1. The mouth plug 1 is inserted between films 2 within 3 seconds, the films are pressed against each other by a heat seal mold 5 and heat sealing is performed.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-16956

(43)公開日 平成7年(1995)1月20日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI			ŧ	支術表示簡用	听
B 3 1 B	1/84	3 2 1	8513-3E						
B 2 9 C	65/02		7639 – 4 F						
# B65D	33/38								
B 2 9 K	23: 00								
B 2 9 L	22: 00								
				審査請求	未請求	請求項の数3	OL	(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-162232

(22)出願日

平成5年(1993)6月30日

(71)出願人 000149435

株式会社大塚製薬工場

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

(72)発明者 佐々木 量正

徳島県徳島市八万町下長谷82

(72)発明者 長尾 勝美

徳島県徳島市国府町和田字七反田48-1

(72)発明者 谷口 裕久

徳島県鳴門市撫養町小桑島宇前浜151

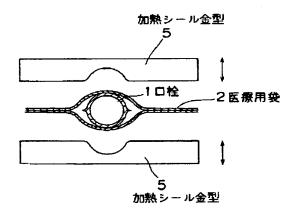
(74)代理人 弁理士 亀井 弘勝 (外1名)

(54) 【発明の名称】 医療用袋における口栓の溶着シール方法

(57)【要約】

【構成】合成樹脂製のフィルムまたはシートからなる医療用袋2に合成樹脂製の口栓1を取付ける方法において、口栓1をフィルムまたはシートに溶着する前に、口栓1の溶着部表層を、温度600~800℃の加熱ヒータ3の輻射熱を利用して、口栓1の溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃高い温度以下の範囲内で加熱し、口栓1をフィルムまたはシートに溶着する。合成樹脂製のフィルムまたはシートおよび口栓1の溶着部がエチレンーα・オレフィン共重合体からなる。また、予備加熱ヒータがリング状ヒータ3であることを特徴とする。

【効果】口栓の溶着シール時間を短縮でき、医療用袋および口栓の材料をいためることなく確実で安定したシールを実現できる。そして落袋強度を充分に維持できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 合成樹脂製のフィルムまたはシートからな る医療用袋に合成樹脂製の口栓を取付ける方法におい て、口栓をフィルムまたはシートに溶着する前に、口栓 の溶着部表層を、温度600~800℃の加熱ヒータの 輻射熱を利用して、口栓の溶着部材料の軟化温度から融 点より13℃高い温度の範囲内で加熱し、口栓をフィル ムまたはシートに溶着することを特徴とする医療用袋に おける口栓の溶着シール方法。

【請求項2】合成樹脂製のフィルムまたはシートおよび 10 口栓の溶着部がエチレンーα・オレフィン共重合体から なることを特徴とする請求項1記載の医療用袋における 口栓の溶着シール方法。

【請求項3】予備加熱ヒータがリング状ヒータであるこ とを特徴とする請求項1または2記載の医療用袋におけ る口枠の溶着シール方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は血液、薬液などを入れる 医療用袋における口栓の溶着シール方法に関する。

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】血液、 薬液などを収容する医療用袋はクローズドシステムに好 適であるほか、廃棄処分が容易であるという利点から合 成樹脂製のものが種々提案されている。その中でも、袋 口部に合成樹脂製の口栓を溶着シールしたものが多用さ れているが、従来における口栓の溶着シール方法として は、予熱工程において、加熱した治具を用いて口栓頸部 の左右外方にヒレ状の薄片(縦20mm×横2.5mm、厚 さ2.5 mm) を形成し、口栓を取付ける方法 (実開昭6 1-194638)、口栓頸部の外層部が容易に変形で きる程度まで加熱し、口栓を取付ける方法と、口栓頸部 に突出部を設け、突出部が容易に変形できる程度まで該 突出部を加熱し、口栓を取付ける方法(特開平3-49 762)、口栓の表面を口栓材料の融点より15~80 ℃高い温度で融解させて口栓を取付ける方法と、口栓に 0.2~3㎜の融着タブを予熱治具により形成し、口栓 を取付ける方法 (特開平3-268925) 等があっ た。

【0003】上記何れの方法も口栓を溶着する温度が低 40 すぎても高すぎても医療用袋のフィルムまたはシートと の溶着が不充分となり、落下強度が弱くなることや口栓 を溶着する温度が高すぎると口栓自体が変形するという 問題点があった。そこで本発明においては、上配問題点 を解決して口栓の溶着シールを確実安定的に行える溶着 シール方法を提供することを目的としている。

[0004]

【課題を解決するための手段および作用】本発明による 口栓の溶着シール方法を以下に説明する。合成樹脂製の 口栓を取付ける方法において、口栓をフィルムまたはシ ートに溶着する前に、口栓の溶着部表層を、温度600 ~800℃の加熱ヒータの輻射熱を利用して、口栓の溶 着部材料の軟化温度から融点より13℃高い温度の範囲 内で加熱し、口栓をフィルムまたはシートに溶着するこ とを特徴としている。

【0005】次いで、合成樹脂製のフィルムまたはシー トおよび口栓の溶着部がエチレン-α・オレフィン共重 合体からなることを特徴としている。また、予備加熱ヒ ータがリング状ヒータであることを特徴としている。以 上のように、本発明では口栓をフィルムまたはシートに 溶着する前に、予め口栓の溶着部を、温度600~80 0℃の加熱ヒータの輻射熱を利用して、口栓の溶着部材 料の軟化点温度から融点より13℃高い温度範囲に加熱 した後、加熱したシール金型を用い口栓に対して左右対 称方向からフィルムまたはシートを押しつけ溶着するこ とにより、口栓部の密封性を著しく向上させると共に溶 着時のフィルムまたはシートへの熱虐待を抑え、医療用 袋の落袋強度の低下を防ぐことができる。

20 【0006】なお、合成樹脂製のフィルムまたはシート および口栓としては、エチレンーα・オレフィン共重合 体が好適に用いられ、α・オレフィンとしては、例えば プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセ ン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘプテン、1-オ クテン、1-ノネン、1-デセン、1-ウンデセン、1 - ドデセン等の炭素数3~12のものを挙げることがで き、なかでも1-プテンとの共重合体を好適に用いるこ とができる。

【0007】特に、フィルムまたはシートの材質として 30 は、上記の直鎖状ポリマー、例えば直鎖状低密度ポリエ チレン(LLDPE)を好適に用いることができ、また 口栓の材質としては、フィルムまたはシートと同様にL LDPEを用いることもできるが、注射針をゴム栓に対 して、直角方向に刺さなかった場合、針の先端で口栓の 壁部を突き破る虞があるので、ある程度の硬度を有する 中密度ポリエチレン(MDPE)または高密度ポリエチ レン (HDPE) が好ましい。

【0008】口栓は真円状のものが一般的である。この 口栓へフィルムまたはシートを溶着させるには、一般的 には加熱したシール金型で、フィルムまたはシートと口 栓の溶着部の全周を密着させる。この場合、当然のこと ながら、シール金型の口部溶着部の寸法を口栓の溶着部 径とフィルムまたはシートの厚みを加えた寸法以下にす る必要がある。この加熱シール金型でフィルムまたはシ ートを口栓に押さえつける際に、予め加熱する温度が、 軟化点温度以下では温度が不充分であり、加熱シール金 型の温度を高く設定する必要がある。この為フィルムま たはシートに過剰な温度を加えることとなり、フィルム またはシートを熱虐待、引き延ばすようになり厚みが薄 フィルムまたはシートからなる医療用袋に合成樹脂製の 50 くなり、結果的に内容液を充填したパッグの落下強度が 低下する。このことより口栓の溶着部の加熱温度は軟化 点以上の温度が望ましく、特に融点より13℃高い温度 の範囲内が望ましい。また、この加熱シール金型で口栓 にフィルムまたはシートを溶着する場合、加熱シール金型の形状を考慮することで、ヒレ状の薄片を設けることも容易に可能であり、口栓とフィルムまたはシートの密着性をより強固にすることができる。

【0009】更に、予め口栓にヒレ状の薄片を設ける他 の方法としては、口栓が予備加熱されているので、前記 のように加熱シール金型で加圧せずとも、単に金型で加 圧することによっても容易にヒレ状薄片を形成すること が可能であり、この方法によっても口栓とフィルムまた はシートの密着性をより強固にすることができる。一 方、口栓の溶着部材料の融点+13℃を超える温度で は、口栓の持つ熱容量が大きすぎ、フィルムまたはシー トを口部に溶着した場合、溶着後も口栓の熱がフィルム またはシートへ伝わり口栓との溶着部と非溶着部の境界 に伸びが発生し厚みが薄くなり、結果的に内容液を充填 したパッグの落下強度が低下する。また、口栓にフィル ムまたはシートを溶着する時、口栓およびフィルムまた 20 はシートを加圧するが、この時口栓が変形し美観が損な われる。別に、口栓にヒレ状の薄片を出すために従来用 いられていた加熱治具を用いる場合も同様にフィルムま たはシートへの熱虐待防止の観点から口栓の溶着部材料 の軟化点温度から融点より13℃高い温度以下の範囲に 加熱するのが望ましい。

【0010】口栓を予備加熱する方法としては、従来同 様加熱治具(実開昭61-194638、特開平3-2 68925)、遠赤外線ヒータ、熱風ヒータ、オープン など (特開平3-49762) が挙げられているが、本 30 発明での予備加熱は口栓の溶着部の内部の温度上昇を極 力抑え、表面の温度を上げるのが目的の為、熱勾配を大 きくする必要がある。この為、加熱装置としては、例え ば口栓が真円状の場合、ヒータを口栓の溶着部の径より 数㎜大きくしたリング状の形とする。このヒータ温度を 口栓の溶着部材料の融点よりはるかに高い温度即ち、6 00~800℃の高い温度に設定し、リング状ヒータ内 に口栓溶着部を挿入することにより短時間(数秒)加熱 が可能となり、口栓溶融部の全体の温度上昇を抑え、溶 着部の表面溶着部材料の軟化点温度から融点より13℃ 高い温度範囲内で溶着部を均一に加熱することが可能と なった。

【0011】なお、口栓が高密度ポリエチレン製の円筒状(直径が約14~16mm)で、溶着部の肉厚が1.5mm前後の場合、リング状ヒータの内径の半径は、口栓の外径の半径より、少なくとも2~3mm程度大きくして、若干間隔を開けておく必要がある。そしてその場合のリング状ヒータの温度は、650~750℃の範囲内から適宜選択され、1~6秒程度予備加熱するのが好ましい。こうして溶着部の表面温度を上げ、フィルムまたは50

シートを溶着すると、口栓シールの時間短縮がはかれる と共に溶着時の口栓溶着部全体の熱量が小さく抑えられ、結果として、フィルムまたはシートへの熱虐待が少なくなり、結果的に内容液を充填したバッグにした場合 の落袋強度の低下がなく更に望ましい。

[0012] 次いで、添付図を参照しながら説明する。 図1は、口栓を溶着シール後の医療用袋を示しており、 図中の1は口栓、2は医療用袋を示している。図2は口 栓の予備加熱過程を示しており、口栓1の溶着部表層を 温度600~800℃のリング状加熱ヒータ3にてその 輻射熱を利用して加熱する。この予備的な加熱温度範囲 は口栓1の溶着部材料の軟化温度から融点より13℃高 い温度である。

【0013】図3および図4は、口栓1にヒレ成形用加熱金型4,4を用いてヒレ状薄片10,10を成形する過程を示しており、成形温度は前記予備加熱温度範囲を維持できる温度であり、図3は成形前、図4は成形後を示している。図5はヒレ成形後の口栓1を示している。図6はフィルム又はシートからなる医療用袋2に口栓1を加熱シール金型5,5にて溶着シールする過程を示しており、図7は口栓1を溶着成形した後の医療用袋2を示している。予めヒレ状薄片10,10を成形してある口栓1は医療用袋2のフィルム又はシートとの溶着性が強固となる。

[0014]

【実施例】次いで、本発明の実施例を以下に比較例と共に示す。フィルムの溶着部(最内層)がLLDPE(密度0.930、融点120℃)の材料(フィルム総厚:200μm)及び高密度ポリエチレン(密度0.945、融点127℃)で直径14mm(肉厚:1.5mm)の円筒状の口栓を使用して、まず口栓をリングヒータ(表面温度720℃)で3秒~8秒加熱した。この口栓の両側から、口栓に対して対称な加熱した金型で加圧し、口栓にヒレ状の薄片を成形した(ヒレ状薄片の寸法:幅0.5~1.2mm、高さ0.8~1.2mm)。この後再度リング状ヒータで1~2秒加熱した。

【0015】この口栓を3秒以内にフィルム間に挿入し、口栓に対して対称な加熱シール金型でフィルムを押しつけ、ヒートシールした。この後、口栓に対して対称な冷却型で、溶着部を冷却した。この時の口栓溶着部の表面温度を同一部材を用いて別途表面温度計にて測定し、口栓の加熱時間を管理し、フィルム挿入直前の口栓の溶着部の表面温度が材料の軟化点以下のものから融点より15℃以上高い温度となる条件で加熱した口栓をフィルムにヒートシールした。

*温度測定は安立計器 (株) デジタル表面温度計 HC -200を用い、使用センサはリングヒータ温度測定は型式S-123E-01 B0093 (最高測定温度: 800C)、口栓温度測定は型式N-314E-00 (最高測定温度: 300C) を用い測定した。また、セ

5

ンサー接触時の温度低下を防止するためセンサ測定部を 各測定対象物の温度と同一程度まで加熱し測定した。

【0016】この後、500mlの生理食塩水をいれ、1 10℃40分で蒸気滅菌をしたものについて口栓部より 2mの高さから5回落下させ、高電圧によるピンホール* *チェッカーで破袋状態を確認した。その結果を表1に示す。

[0017]

【表1】

	□ 栓 軟化点 (°C)	□ 栓 融 点 (℃)	加熱時間(秒)	口栓表面 温度 (°C)	加熱シール金型 温 度 (℃)	ロ 検部 を 形状	5回落下 後の破袋 の 有 無
実施例1	115	127	5	136	1 4 5	変形なし	無
実施例 2	115	127	4	1 2 5	145	変形なし	無
実施例 3	115	127	6	139	145	変形なし	無
比較例1	115	127	3	110	1 4 5	変形なし	有
比較例 2	115	127	7	1 4 2	145	変形あり	無
比較例3	115	127	8	160	145	変形あり	有

【0018】比較例から分かるように、口栓の溶着部の表面温度が材料の軟化点温度より低いもの、融点より15℃以上高いものは、口栓部の形状が変形するか、溶着 20 部と非溶着部の境界が虐待されフィルム厚みが薄くなり、結果的に落袋強度が低下するのが解る。

[0019]

【発明の効果】以上のような本発明による口栓の溶着シール方法によると、口栓と医療用袋のフィルムまたはシートとの溶着シールの時間短縮をもたらし、それぞれの材料をいためることなく確実で安定的にシールすることができ、医療用袋の落袋強度を充分維持できることになる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】口栓溶着後の医療用袋の斜視図である。
- 【図2】口栓の予備加熱過程を示す正面図である。

- 【図3】ヒレ成形前の概要平面図である。
- 【図4】ヒレ成形後の概要平面図である。
- 【図5】ヒレ成形後の口栓を示す横断面図である。
- 【図6】口栓を医療用袋へ溶着シールする過程の平面視 断面図である。

【図7】口栓溶着シール後の医療用袋の口部平面視断面 図である。

【符号の説明】

1 口栓

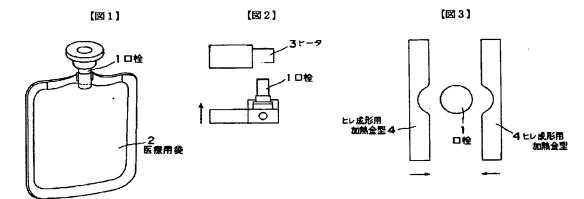
2 医療用袋

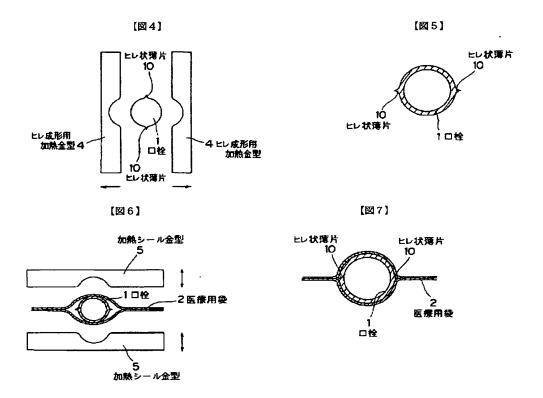
3 ヒータ

4,4 ヒレ成形用加熱金型

30 5,5 加熱シール金型

10,10 ヒレ状薄片





【手統補正書】

【提出日】平成6年7月7日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 請求項1

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項1】合成樹脂製のフィルムまたはシートからなる医療用袋に合成樹脂製の口栓を取付ける方法において、口栓をフィルムまたはシートに溶着する前に、口栓の溶着部表層を、温度600~800℃の加熱ヒータの輻射熱を利用して、口栓の溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃高い温度以下の範囲内で加熱し、口栓をフィルムまたはシートに溶着することを特徴とする医療用袋における口栓の溶着シール方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【課題を解決するための手段および作用】本発明による

口栓の溶着シール方法を以下に説明する。合成樹脂製のフィルムまたはシートからなる医療用袋に合成樹脂製の口栓を取付ける方法において、口栓をフィルムまたはシートに溶着する前に、口栓の溶着部表層を、温度600~800℃の加熱ヒータの輻射熱を利用して、口栓の溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃高い温度以下の範囲内で加熱し、口栓をフィルムまたはシートに溶着することを特徴としている。

【手続補正3】

【補正対象樹類名】明細魯

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正内容】

【0005】次いで、合成樹脂製のフィルムまたはシートおよび口栓の溶着部がエチレンーα・オレフィン共重合体からなることを特徴としている。また、予備加熱ヒータがリング状ヒータであることを特徴としている。以上のように、本発明では口栓をフィルムまたはシートに溶着する前に、予め口栓の溶着部を、温度600~800℃の加熱ヒータの輻射熱を利用して、口栓の溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃高い温度以下の範囲

に<u>なるよう</u>加熱した後、加熱したシール金型を用い口栓 に対して左右対称方向からフィルムまたはシートを押し つけ溶着することにより、口栓部の密封性を著しく向上 させると共に溶着時のフィルムまたはシートへの熱虐待 を抑え、医療用袋の落袋強度の低下を防ぐことができ る。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】口栓は真円状のものが一般的である。この 口栓へフィルムまたはシートを溶着させるには、一般的 には加熱したシール金型で、フィルムまたはシートとロ 栓の溶着部の全周を密着させる。この場合、当然のこと ながら、シール金型の口部溶着部の寸法を口栓の溶着部 径とフィルムまたはシートの厚みを加えた寸法以下にす る必要がある。この加熱シール金型でフィルムまたはシ ートを口栓に押さえつける際に、予め加熱する温度が、 軟化温度以下では温度が不充分であり、加熱シール金型 の温度を高く設定する必要がある。この為フィルムまた はシートに過剰な温度を加えることとなり、フィルムま たはシートを熱虐待、引き延ばすようになり厚みが薄く なり、結果的に内容液を充填したバッグの落下強度が低 下する。このことより口栓の溶着部の加熱温度は軟化温 度以上の温度が望ましく、更に融点より13℃高い温度 以下の範囲内が特に望ましい。また、この加熱シール金 型で口栓にフィルムまたはシートを溶着する場合、加熱 シール金型の形状を考慮することで、ヒレ状の薄片を設 けることも容易に可能であり、口栓とフィルムまたはシ ートの密着性をより強固にすることができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】更に、予め口栓にヒレ状の薄片を設ける他の方法としては、口栓が予備加熱されているので、前記のように加熱シール金型で加圧せずとも、単に金型で加圧することによっても容易にヒレ状薄片を形成することが可能であり、この方法によっても口栓とフィルムまたはシートの密着性をより強固にすることができる。一方、口栓の溶着部材料の融点+13℃を超える温度では、口栓の持つ熱容量が大きすぎ、フィルムまたはシートを口部に溶着した場合、溶着後も口栓の熱がフィルムまたはシートへ伝わり口栓との溶着部と非溶着部の境界に伸びが発生し厚みが薄くなり、結果的に内容液を充填したパッグの落下強度が低下する。また、口栓にフィルムまたはシートを溶着する時、口栓およびフィルムまたはシートを加圧するが、この時口栓が変形し美観が損な

われる。別に、口栓にヒレ状の薄片を出すために従来用いられていた加熱治具を用いる場合も同様にフィルムまたはシートへの熱虐待防止の観点から口栓の溶着部材料の軟<u>化温度以上で融点</u>より13℃高い温度以下の範囲に加熱するのが望ましい。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】口栓を予備加熱する方法としては、従来同 様加熱治具 (実開昭61-194638、特開平3-2 68925)、遠赤外線ヒータ、熱風ヒータ、オープン など(特開平3-49762)が挙げられているが、本 発明での予備加熱は口栓の溶着部の内部の温度上昇を極 力抑え、表面の温度を上げるのが目的の為、熱勾配を大 きくする必要がある。この為、加熱装置としては、例え ば口栓が真円状の場合、ヒータを口栓の溶着部の径より 数㎜大きくしたリング状の形とする。このヒータ温度を 口栓の溶着部材料の融点よりはるかに高い温度即ち、6 00~800℃の高い温度に設定し、リング状ヒータ内 に口栓溶着部を挿入することにより短時間(数秒)加熱 が可能となり、口栓溶融部の全体の温度上昇を抑え、溶 着部の表面溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃ 高い温度以下の範囲内で溶着部を均一に加熱することが 可能となった。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】次いで、添付図を参照しながら説明する。図1は、口栓を溶着シール後の医療用袋を示しており、図中の1は口栓、2は医療用袋を示している。図2は口栓の予備加熱過程を示しており、口栓1の溶着部表層を温度600~800℃のリング状加熱ヒータ3にてその輻射熱を利用して加熱する。この予備的な加熱温度範囲は口栓1の溶着部材料の軟化温度以上で融点より13℃高い温度以下である。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】この口栓を3秒以内にフィルム間に挿入し、口栓に対して対称な加熱シール金型でフィルムを押しつけ、ヒートシールした。この後、口栓に対して対称な冷却型で、溶着部を冷却した。この時の口栓溶着部の表面温度を同一部材を用いて別途表面温度計にて測定し、口枠の加熱時間を管理し、フィルム挿入直前の口栓

の溶着部の表面温度が材料の軟化<u>温度</u>以下のものから融 点より15℃以上高い温度となる条件で加熱した口栓を フィルムにヒートシールした。

*温度測定は安立計器(株) デジタル表面温度計 HC -200を用い、使用センサはリングヒータ温度測定は型式S-123E-01 B0093 (最高測定温度: 800C)、口栓温度測定は型式N-314E-00 (最高測定温度: 300C) を用い測定した。また、センサー接触時の温度低下を防止するためセンサ測定部を各測定対象物の温度と同一程度まで加熱し測定した。

【手統補正9】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】比較例から分かるように、口栓の溶着部の表面温度が材料の軟化温度より低いもの、融点より15 で以上高いものは、口栓部の形状が変形するか、溶着部 と非溶着部の境界が虐待されフィルム厚みが薄くなり、 結果的に落袋強度が低下するのが解る。